研究成果報告書 科学研究費助成事業

今和 元 年 6 H



交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,700,000円

研究成果の概要(和文): 型酸化ガリウム(-Ga203)は、低コスト・高耐圧・低損失パワーデバイス材料として有望である。申請者らはこれまでに、独自の完全非水素系ハライド気相成長法にて高速・高純度Ga203成長を 実現した。一方、本分野では気相成長において成長および成長層の電気物性に大きな影響を及ぼすと考えられる 水素の存在については世界的に検証されていない。300丈 声を研究では、 族源かつ水素源として水(H20)を用い ることで意図的に水素導入する水素系ハライドGa203成長を実現し、完全非水素 よる成長及び物性への影響、メカニズム解明を行い、デバイス応用につなげた。 完全非水素系成長との比較により、水素に

研究成果の学術的意義や社会的意義 本研究では、熱力学解析結果に基づき、塩素ガスを高純度ガリウムと反応させることで一塩化ガリウムガスを選 択的に生成し、VI族源かつ水素源として水を用いる世界で唯一の水素系Ga203成長反応装置を構築した。創出し た水素導入Ga203成長層に加え、これまでに実現した完全非水素系Ga203成長結果と比較・検討することで、これ まで報告されていないGa203成長における水素導入効果を解明することが可能となった。 実験と計算解析の両者の協調により、成長装置の構築、結晶の創出、評価、デバイス応用まで一貫して実施可能 な本研究は申請者にしかできない独創的なものであり、学術的かつ社会的意義は非常に大きいと評価できる。

-type gallium oxide (-Ga2O3) is promising as a low cost, high withstand 研究成果の概要(英文): voltage, low loss power device material. In previous work, high-speed and high-purity Ga203 growth has been achieved by means of a halide vapor phase epitaxy (HVPE) method using completely non-hydrogen system. On the other hand, in the present field, the existence of hydrogen which was considered to greatly affect the growth reactions in the vapor phase growth and the electrical properties of the grown layers has not been globally verified. Thus, in this work, the homoepitaxial growth of Ga203 layers by HVPE using the hydrogen system which was intentionally introduced hydrogen by using water (H2O) as a group VI source was investigated. Furthermore, the effects of hydrogen on growth and physical properties, mechanism elucidation were investigated by comparison with completely non-hydrogen system growth.

研究分野: 結晶工学

キーワード: 結晶工学 結晶成長 エピタキシャル成長 ハライド気相成長 熱力学解析 酸化ガリウム ワイドギャップ半導体

様 式 C-19、F-19-1、Z-19、CK-19(共通)

1.研究開始当初の背景

単斜晶系 β -ガリア構造を有する β 型酸化ガリウム(β -Ga₂O₃ : バンドギャップ値 4.5~4.9 eV) はワイドギャップ半導体であり、窒化ガリウム(GaN : バンドギャップ値 3.4 eV)や炭化ケイ素 (SiC: バンドギャップ値 3.3 eV)よりも絶縁破壊電界が高く(高耐圧)、デバイス動作時のオン抵 抗を劇的に低減(低電力損失)する可能性を有する。 β -Ga₂O₃による超高耐圧低損失パワーデバイ スが実用化されれば、電力送配電網のような大容量電力設備から、電気自動車のインバータの ような中容量電力設備等まで幅広い分野において大幅な低消費電力化を図ることができる。さ らに、 β -Ga₂O₃ は融液成長法により低コストかつ高品質バルク基板が既に実現されていること に加え、デバイス作製に必要な n 型ドーピングが可能であるという特徴を有することから、融 液成長法が使えない GaN, SiC を凌駕する低コスト・高耐圧・低損失材料として有望である。

上述したパワーデバイスを実現するには、低抵抗な単結晶 β-Ga₂O₃ 基板上に導電性制御した 高品質 β-Ga₂O₃ 厚膜を高速でホモエピタキシャル成長することが重要である。申請者らはこれ までに、キャリアガスとして高純度窒素(N₂)ガスを用い、高純度金属ガリウム(Ga)と塩素(Cl₂) ガスの反応で一塩化ガリウム(GaCl)分子を選択的に生成し、別途輸送した酸素(O₂)ガスと反応さ せ、高速・高純度 β-Ga₂O₃ 結晶の完全非水素系ハライド気相成長(HVPE)を実現している。

2.研究の目的

申請者らはこれまでに、独自の完全非水素系 HVPE 法にて高速・高純度 Ga₂O₃ 成長を実現した。一方、本分野では気相成長において成長および成長層の電気物性に大きな影響を及ぼすと考えられる水素の存在については世界的に検証されていない。そこで本研究では、 族源かつ 水素源として水(H₂O)を用いることで意図的に水素導入する水素系ハライド Ga₂O₃ 成長を実現し、完全非水素系成長との比較により水素による成長及び物性への影響、メカニズム解明を行い、デバイス応用につなげることを目的とした。

3.研究の方法

GaCl ガスの選択的生成、成長反応条件の探索等を熱力学解析により調査した。次に、解析結 果に基づき、水素導入 Ga₂O₃ 成長装置を設計・構築した。反応管は 2 室からなる石英製の一体 型反応管で、それぞれのゾーンを電気炉により別々の温度に制御した。装置の上流領域(原料 発生領域)に高純度金属 Ga を設置し、Cl₂ ガスとの反応により GaCl ガスを選択生成した。さ らに、装置の下流領域(成長領域)に初期基板を設置し、GaCl ガスと H₂O ガスとの反応によ る水素導入 Ga₂O₃ 成長、GaCl ガスと O₂ ガスとの反応による完全非水素系 Ga₂O₃ 成長を実施し た。キャリアガスに N₂(露点 < 110°C) 初期基板に n 型スズ(Sn)ドープ β -Ga₂O₃(001)基板を用 いた。脱イオン超純水を N₂ キャリアガスでバブリングすることによって、一定温度に維持され たステンレス容器から H₂O ガスを供給した。

次に具体的な成長手順および条件を示す。初めに、基板表面の分解を抑制するために、 5.0×10^3 atm の O₂ ガスを有する N₂ キャリアガス中で、基板を 950 から 1050 °Cの間の成長温度に昇 温した。次いで、 β -Ga₂O₃(001)ホモエピタキシャル成長を、完全非水素系成長として GaCl と O₂(GaCl-O₂-IG 系)、または水素系成長として GaCl と H₂O(GaCl-H₂O-IG 系)の供給により開始し た。GaCl, O₂ および H₂O の典型的な供給分圧は、それぞれ、 1.0×10^3 atm, 5.0×10^3 atm および 1.0×10^2 atm であった (VI/III 比は 10 に固定)。成長中、総ガス流量は 1000 sccm に維持した。 成長プロセス後、基板を N₂ キャリアガス中で室温に冷却した。得られた成長層の結晶性、表面 平坦性を調査するとともに、二次イオン質量分析(SIMS)、およびショットキーバリアダイオー ド(SBD)を試作し容量電圧(C-V)測定により、不純物と成長層中の有効ドナー濃度を評価した。

4.研究成果

図 1 に、950~1050 °Cの成長温度範囲における、 GaCl-O₂-IG と GaCl-H₂O-IG の両方の系の β-Ga₂O₃ホ モエピタキシャル層の成長速度(*GR*)を示す。破線 は、熱力学的に得られた Ga₂O₃の成長の駆動力 (Δ*P*_{Ga2O3})を成長速度に当てはめることによって得ら れた。

 $GR = K_g \cdot \Delta P_{Ga2O3}$ (1) ここで、 K_g は物質輸送係数である。それぞれ 2.3 × 10⁴ µm/atm·h および 1.0 × 10⁴ µm/atm·h の K_g 値を用いて、 GaCl-O₂-IG と GaCl-H₂O-IG 系についての実験データ をそれぞれ当てはめた。両方のシステムについて、 毎時数マイクロメートルオーダーの高い成長速度が 得られた。加えて、実験結果は熱力学的解析の結果 とよく一致している。しかしながら、GaCl-O₂-IG 系



図 1 GaCl-O₂-IG 系、及び GaCl-H₂O-IG 系で HVPE 成長した β-Ga₂O₃ ホモエ ピタキシャル層の成長速度の成長温 度依存性

における成長速度は、GaCl-H₂O-IG 系におけるそれの 2 倍であり、これは両方の系についての ΔP_{Ga2O3}の熱力学解析結果とは反対の結果である。この違いの理由は K_gの違い、または熱化学 データの精度によると考えられる。

図 2 は、成長したホモエピタキ シャル層の表面を示す。 GaCl-O₂-IG(図 2 (a))および GaCl-H₂O-IG(図 2 (b))系を用い て、1000°Cで2時間、ほぼ同じ成 長速度 8 µm/h で成長を行った。 GaCl-H₂O-IG系における成長速 度を増加させるために、GaCl供 給分圧を 2.3 × 10³ atm に増加させ、 VI/III 比は 10 に固定した。これよ リ、GaCl-H₂O-IG系を用いて成長



図 2 (a) GaCl-O₂-IG 系、及び(b) GaCl-H₂O-IG 系を用いて 1000°Cで2時間、ほぼ同じ成長速度 8 μm/h で成長させた、 ホモエピタキシャル β-Ga₂O₃表面の共焦点レーザー3D プ ロファイル顕微鏡像。各画像の値は表面の山と谷の高さ を示す。

させた表面は、GaCl-O₂-IG 系を用いて成長させた表面よりも平坦性に優れていた。これは、 GaCl-H₂O-IG 系で成長させたホモエピタキシャル層の表面を水素終端する効果であると考えら れる。これらの層の結晶品質について、対称面(002)および非対称面(400)反射に対して測定した 高分解能 X 線回折(HRXRD) ω ロッキングカープを用いて評価したところ、両方の層について、 (002)および(400)ピークは鋭く、半値全幅の値は基板のものとほぼ同じであった。したがって、 GaCl-H₂O-IG 系は、β-Ga₂O₃ 成長層の表面平坦性の向上に関して、GaCl-O₂-IG 系よりも好まし いと結論付けることができる。

次に、GaCl-O₂-IG および GaCl-H₂O-IG 系で成長させたホモエピタキシャル層の不純物および 有効ドナー濃度を評価するための SIMS および C-V 測定のために、図 2 に示した 2 つの成長層 の化学機械研磨(CMP)を最初に実施して溝のない表面を作製した。SIMS 測定結果より、 GaCl-O₂-IG 系を用いた場合、HVPE 成長層中の全ての不純物の濃度はバックグラウンドレベル 以下であり、高純度層をこの系で成長できることがわかった。対照的に、GaCl-H₂O-IG システ ムを使用して成長させた層は、2×10¹⁶ cm⁻³という高濃度のSi不純物が検出されたが、H, C, N, Cl, およびSn濃度は依然としてバックグラウンドレベルを下回った。これまで、HVPE反応炉内の Si汚染は、系内の水素の存在による石英ガラス(SiO₂)反応炉壁の還元によってSiが放出される ことに由来することを報告している。従って、GaCl-H₂O-IG系で成長したホモエピタキシャル 層中のSi不純物濃度の増加は、原料であるH₂O由来の水素による影響であると予測される。

図 2 に示した成長層中の有効ドナー濃度(N_d - N_a)を、 表面のCMP後にSBDを作製することによって測定した。 図 3 (a)は、ドリフト層として HVPE 成長層を有する縦型 SBD の断面構造概略図を示している。基板の後に、Pt(15 nm) / Ti (5 nm) / Au (250 nm)のショットキーアノードを標 準のフォトリソグラフィを用いて作製した。GaCl-O2-IG および GaCl-H2O-IG 系を用いて成長させたホモエピタキ シャル層上のアノードの直径はそれぞれ 200 µm および 300 µm であった。図 3 (b)および(c)は、それぞれ室温で GaCl-O₂-IG および GaCl-H₂O-IG 系を用いて成長させた HVPE 層を有する SBD の C-V 特性である。GaCl-O2-IG 系 を用いて成長させたホモエピタキシャル層を有する SBD は、-200 V~ +200 Vの印加電圧範囲で一定の静電容量 を示した。この結果は、厚さ 12.5 µm のホモエピタキシ ャル膜が完全に空乏化し、基板と成長層との間の界面で 止まることを示している。β-Ga2O3の比誘電率 10 とゼロ バイアスビルトインポテンシャル 1.0 eV の値を用い、Nd - N_aを 10¹³ cm⁻³未満と見積もった。一方、GaCl-H₂O-IG 系を用いて成長させたホモエピタキシャル層を有する SBD の静電容量は印加電圧で変化し、これは成長層中の 残留キャリアの存在を示す。1/C² - V プロットの勾配か ら得られた N_d - N_a深さプロファイルから(図3(c)の挿入 図を参照) N_d - N_aは、2×10¹⁶ cm⁻³の最大値を有すると 決定された。この結果は、SIMS 分析により得られた Si 不純物濃度とよく一致しており、膜中へ取り込まれた Si が完全に活性化していることを示している。したがって、 超高純度膜成長、および意図的な不純物ドーピングによ る電気的制御のためには、GaCl ガスと O2 ガスとの反応 による完全非水素系 GaCl-O₂-IG 系 Ga₂O₃ 成長が水素系 GaCl-H2O-IG 系成長よりも適していることが明らかとな った。



図 3 (a) HVPE 成長層を用いた縦 型 SBD の断面構造概略図、(b) GaCl-O₂-IG お よ び (c) GaCl-H₂O-IG 系を用いて同じ成 長速度(8 µm/h)で成長させた化 学機械研磨 HVPE 層を用いた SBD の C-V 特性。(c)の挿入図 は、GaCl-H₂O-IG 系で成長した 層中の N_d-N_aの深さプロファイ ルを示す。

-25 -20 -15 -10 -5

Anode voltage (V)

-30

5. 主な発表論文等

〔雑誌論文〕(計3件)

 Keita Konishi, Ken Goto, <u>Rie Togashi</u>, Hisashi Murakami, Masataka Higashiwaki, Akito Kuramata, Shigenobu Yamakoshi, Bo Monemar, and Yoshinao Kumagai, Comparison of O₂ and H₂O as oxygen source for homoepitaxial growth of β-Ga₂O₃ layers by halide vapor phase epitaxy, Journal of Crystal Growth, 査読有, 492 (2018) 39-44.

https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2018.04.009

- <u>Rie Togashi</u>, Yumi Kisanuki, Ken Goto, Hisashi Murakami, Akito Kuramata, Shigenobu Yamakoshi, Bo Monemar, Akinori Koukitu, and Yoshinao Kumagai, Thermal and chemical stability of group-III sesquioxides in a flow of either N₂ or H₂, Jpn. J. Appl. Phys., 査読有, 55 (2016) 1202BE. https://doi.org/10.7567/JJAP.55.1202BE
- <u>Rie Togashi</u>, Shiyu Numata, Mayuko Hayashida, Takayuki Suga, Ken Goto, Akito Kuramata, Shigenobu Yamakoshi, Plamen Paskov, Bo Monemar, and Yoshinao Kumagai, High rate growth of In₂O₃ at 1000 °C by halide vapor phase epitaxy, Jpn. J. Appl. Phys., 査読有, 55 (2016) 1202B3. http://doi.org/10.7567/JJAP.55.1202B3

[学会発表](計8件)

- 長井研太,須賀隆之,中畑秀利,小西敬太,<u>富樫理恵</u>,村上尚,Plamen P. Paskov, Bo Monemar, 熊谷義直, c 面 sapphire 基板上 c-In₂O₃の HVPE 成長における成長速度の影響,応用物理学 会結晶工学分科会第6回結晶工学未来塾,東京大学駒場キャンパス,2017年11月2日(11 月2日発表),2P16,ポスター.
- 2) K. Konishi, K. Goto, <u>R. Togashi</u>, H. Murakami, M. Higashiwaki, A. Kuramata, S. Yamakoshi, B. Monemar, and Y. Kumagai, Halide Vapor Phase Epitaxy of β-Ga₂O₃ Homoepitaxial Layers Using O₂ and H₂O as Oxygen Sources, 2nd International Workshop on Ga₂O₃ and Related Materials (IWGO 2017), University of Parma, Parma, Italy, Sep. 12-15, 2017 (Presentation: Sep. 15), I11, Invited.
- 3) T. Suga, H. Nakahata, K. Konishi, <u>R. Togashi</u>, H. Murakami, P. P. Paskov, B. Monemar, and Y. Kumagai, Influence of Growth Rate on Halide Vapor Phase Epitaxy of c-In₂O₃ on c-Plane Sapphire Substrates, 2nd International Workshop on Ga₂O₃ and Related Materials (IWGO 2017), University of Parma, Parma, Italy, Sep. 12-15, 2017 (Presentation: Sep. 15), P98, Poster.
- 須賀隆之,中畑秀利,小西敬太,<u>富樫理恵</u>,村上尚, Plamen P. Paskov, Bo Monemar,熊谷 義直,HVPE 法を用いた In₂O₃成長における成長速度の影響,第78回応用物理学会秋季学 術講演会,福岡国際センター,2017年9月5日-8日(9月7日発表),7p-C17-16,口頭.
- 5) 中畑秀利,須賀隆之,小西敬太,<u>富樫理恵</u>,村上尚, Plamen P. Paskov, Bo Monemar,熊谷 義直,ハライド気相成長法による In₂O₃成長の温度依存性,第78回応用物理学会秋季学術 講演会,福岡国際センター,2017年9月5日-8日(9月7日発表),7p-C17-15,口頭.
- 6) 小西敬太,後藤健,<u>富樫理恵</u>,村上尚,東脇正高,倉又朗人,山腰茂伸,Bo Monemar,熊谷義直,異なる酸素源を用いた酸化ガリウムハライド気相成長の比較,第78回応用物理学会秋季学術講演会,福岡国際センター,2017年9月5日-8日(9月7日発表),7p-C17-4, 口頭.
- 7) Takayuki Suga, Shiyu Numata, <u>Rie Togashi</u>, Hisashi Murakami, Bo Monemar, and Yoshinao Kumagai, Temperature dependence of In₂O₃ growth on (0001) sapphire by HVPE, International Conference on Light-Emitting Devices and Their Industrial Applications '17 (LEDIA '17), Pacifico Yokohama, Japan, Apr. 19-21, 2017 (Presentation: Apr. 20), LEDp2-13, Poster.
- 8) Shiyu Numata, <u>Rie Togashi</u>, Ken Goto, Hisashi Murakami, Akito Kuramata, Shigenobu Yamakoshi, and Yoshinao Kumagai, Growth of In₂O₃ by Halide Vapor Phase Epitaxy, The 4th International Conference on Light-Emitting Devices and Their Industrial Applications '16 (LEDIA '16), Pacifico

Yokohama, Japan, May 19, 2016, LED3-9, oral.

〔その他〕 ホームページ等 http://web.tuat.ac.jp/~kumagai/

科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属されます。